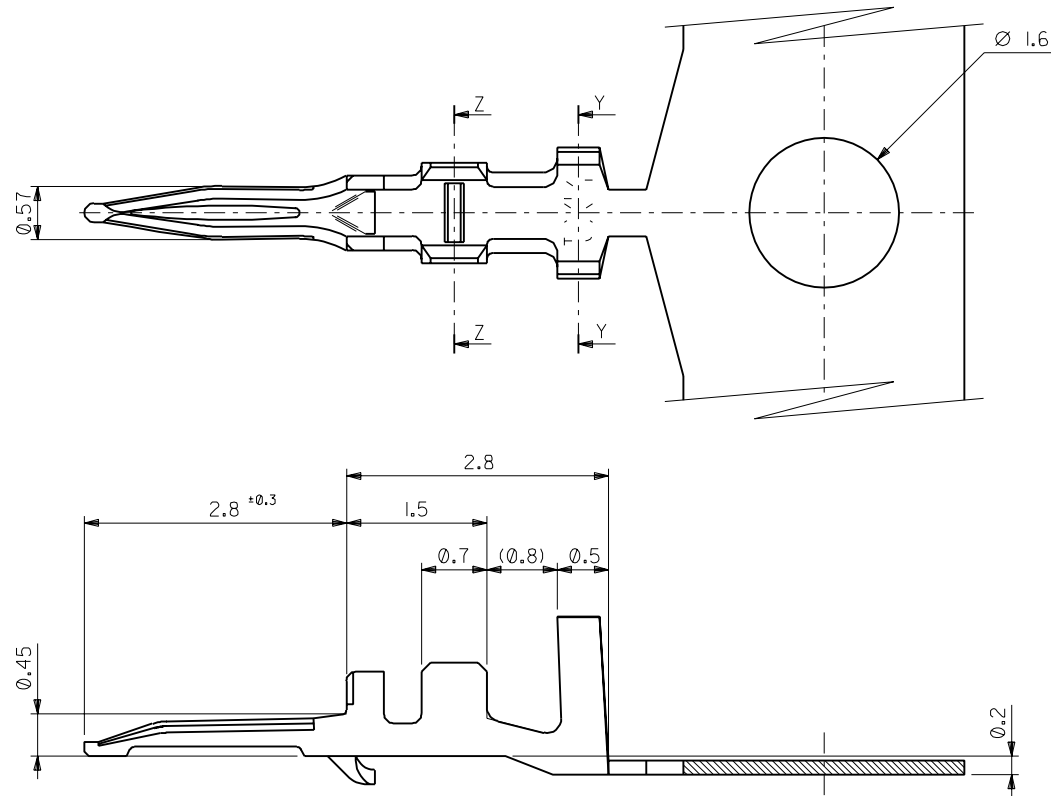
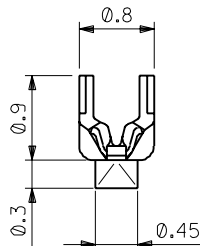
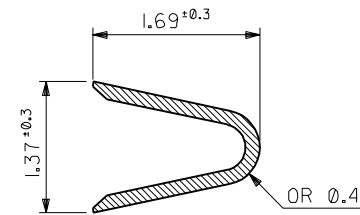


SECT. Z-Z



SECT. Y-Y

注記
NOTES

- 適合ハウジング: 51022 シリーズ
APPLICABLE HOUSING: 51022 SERIES
- メッキ仕様 PLATING
錫 0.9μm MIN. リフロー処理 (前メッキ)
TIN 0.9μm MIN. REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE
E	変更 REVISED	H.H.	'93/7/2
D	変更 & 再作図 REVISED & REDRAWN	H.H.	'92/10/27
変更内容 REVISION RECORD			

材料	リン青銅
MATERIAL	PHOSPHOR BRONZE
仕上げ	—H—
FINISH	
適用電線範囲	AWG #28-32
WIRE RANGE	
被覆外径	0.5-1.0
INS. RANGE	
DRAWN BY	'92/10/27
H.HIRAMOTO	CHK'D BY
'93/7/2	H.HIRAMOTO
APP'D BY	'93/7/18
M.FUKUSHIMA	尺度
SCALE	20 - 1

50061-8100	バラ状 LOOSE
50061-8000	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.25 BOARD IN
CRIMP TERMINAL

DWG. NO.	REV
SD-50061-8*00	E